



平成 23 年 6 月 22 日

各 位

株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ
代 表 取 締 役 社 長 長 尾 章
(J A S D A Q ・ コ ー ド 番 号 : 4 2 8 4)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 秋 山 博 紀
経 営 企 画 室 長
T E L 0 3 - 6 7 2 2 - 5 0 2 0

合弁会社（子会社）設立に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 6 月 22 日開催の取締役会において、業務提携先である株式会社東忠（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：丁偉儒、以下東忠）との共同出資による合弁会社（子会社）を設立することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 合弁会社設立の目的

当社は、中国市場を成長市場として捉え、当社および日本の製品の中国展開を戦略施策として鋭意推進しております。その一環として、当社グループのノウハウを活かし、今後中国においても需要の増加が見込まれるデジタルサイネージ事業を中国において推進することを目的として、中国杭州市に子会社を設立するものです。

会社設立にあたっては、もともと当社の業務提携先であり、杭州市に開発拠点を有するなど中国における IT 事業展開にも積極的である東忠との共同出資とすることにより、製造および販売活動の強化を図ってまいります。

2. 合弁会社の概要

- | | | |
|------------|--|-------|
| (1) 商号 | 索路克（杭州）信息科技有限公司 | |
| (2) 所在地 | 浙江省杭州市濱江区長河路 590 号 | |
| (3) 代表者の氏名 | 長尾 章 | |
| (4) 事業内容 | デジタルサイネージ等におけるハードウェアとソフトウェアの研究・設計・開発ならびにそれらの販売業務の請負及びそれらに関連するサービスの提供 | |
| (5) 資本金 | 50,000 千円 | |
| (6) 出資比率 | 株式会社ソルクシーズ | 90.0% |
| | 株式会社東忠 | 10.0% |
| (7) 設立年月日 | 平成 23 年 7 月（予定） | |

3. 日程

取締役会決議日	平成 23 年 6 月 22 日
会社設立予定日	平成 23 年 7 月 (予定)
営業開始予定日	平成 23 年 8 月 (予定)

4. 出資会社の概要

- (1) 商号 株式会社東忠
- (2) 所在地 東京都新宿区西新宿三丁目 11 番 20 号オフィススクエアビル 5 階
- (3) 代表者の氏名 丁 偉儒
- (4) 事業内容 ソフトウェア開発
- (5) 上場会社との資本関係、人的関係、取引関係等の概要
該当事項はありません。

5. 合弁会社の業績の見通し

平成 27 年度売上高 8 億円以上を目標として、営業活動を行います。

6. 業績に与える影響

当該の合弁会社は、当社の連結子会社となります。合弁会社設立に伴う今期業績に与える影響につきましては軽微ですが、中長期的には業績向上に資するものと考えております。

以 上